**热变形微卡测试仪技术要求**

**一、主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 变形温度控制范围 | 室温～300℃ |
| 温度准确度 | ±0.5℃ |
| 变形量测量范围 | 0～10mm |
| 变形分辨率 | 0.001mm |
| 试样架个数 | 6个 |
| 微卡负荷 | GA=10N±0.2N；GB=50N±1N |
| 使用介质 | 硅油或变压器油 |
| 冷却方式 | 自然冷和水冷 |
| 升温速率 | 5±0.5℃/6min；12±1.0℃/6min |

**二、仪器售后服务：**

##### 设备的质保期为验收合格后12个月，质保期内厂家提供免费维修及技术支持服务。

##### 厂家能在1小时内响应用户故障报修，4小时内能为用户提供解决方案，48小时内能到达用户现场，排除并解决故障。

##### 交货期：合同生效之日起，2个月内完成交付。